



S-5741系列

高耐压 高速
交变检测型 霍尔IC

www.sii-ic.com

© SII Semiconductor Corporation, 2014-2015

Rev.1.1_01

S-5741系列是采用CMOS技术开发的高耐压、高速检测、高精度磁特性交变检测型的霍尔IC。

它可通过检测磁束密度的强弱以及极性变化，使输出电压发生变化。通过与磁石的组合，可对各种设备的翻转进行检测。

S-5741系列内置输出电流限制电路。

由于采用了小型的SOT-23-3封装，因此可高密度安装。

S-5741系列因具备高精度磁特性，故与磁石组合的工作偏差可变少。

注意 本产品是为了使用于家电设备、办公设备、通信设备等普通的电子设备上而设计的。考虑使用在汽车车载设备（包括车载音响、无匙车锁、发动机控制等）和医疗设备用途上的客户，请务必事先与本公司的营业部门商谈。

■ 特点

- 极性检测：
 - 磁性检测逻辑^{*1}：
 - 输出方式^{*1}：
 - 磁性灵敏度^{*1}：
 - 驱动周期：
 - 电源电压范围：
 - 内置稳压器
 - 内置输出电流限制电路
 - 工作温度范围：
 - 无铅（Sn 100%）、无卤素
- 交变检测
检测S极时 $V_{OUT} = "L"$
检测S极时 $V_{OUT} = "H"$
N沟道开路漏极输出
N沟道驱动器 + 内置上拉电阻
 $B_{OP} = 1.8 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{OP} = 3.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{OP} = 6.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $t_{CYCLE} = 8.0 \mu\text{s}$ (典型值)
 $V_{DD} = 3.5 \text{ V} \sim 26.0 \text{ V}$
 $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

*1. 可以选项。

■ 用途

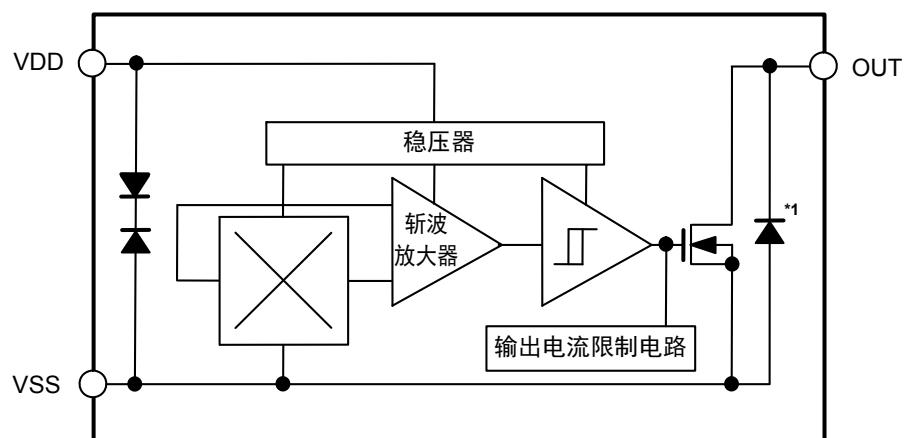
- 家用电器产品
- DC无刷电动机
- 住宅设备
- 各种产业设备

■ 封装

- SOT-23-3

■ 框图

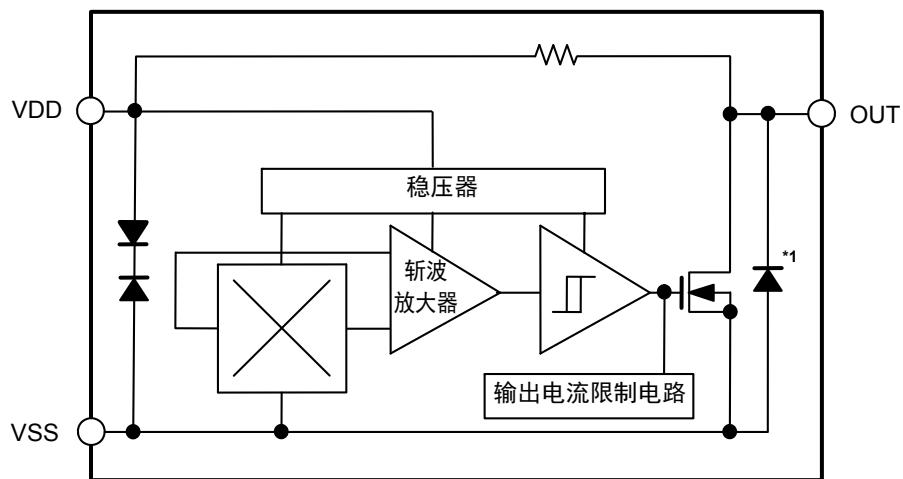
1. N沟道开路漏极输出产品



*1. 寄生二极管

图1

2. N沟道驱动器 + 内置上拉电阻产品

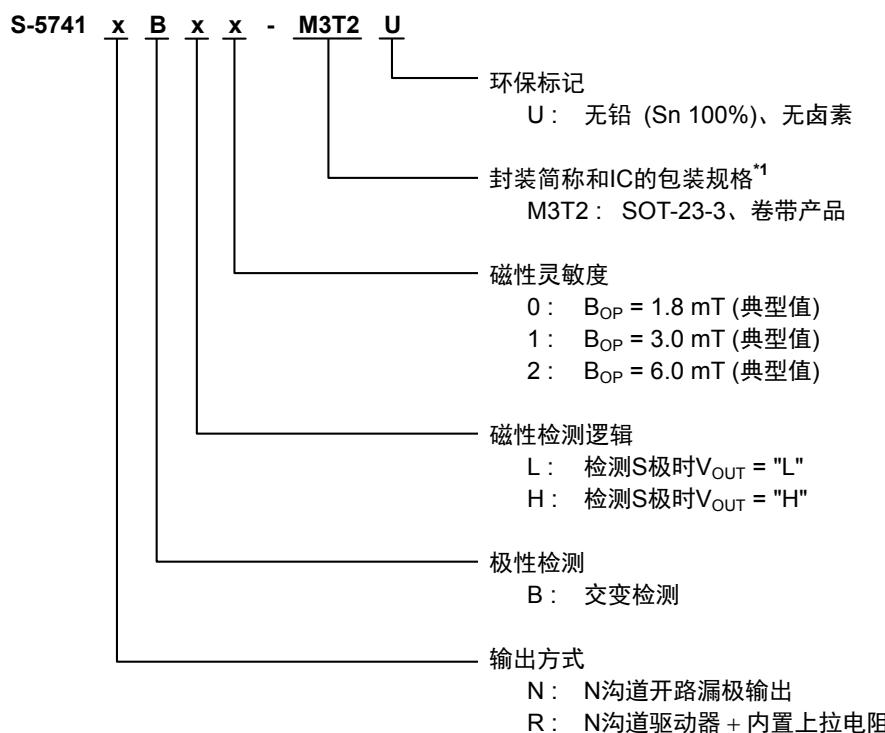


*1. 寄生二极管

图2

■ 产品型号的构成

1. 产品名



*1. 请参阅卷带图。

2. 封装

表1 封装图纸号码

封装名	外形尺寸图	卷带图	带卷图
SOT-23-3	MP003-C-P-SD	MP003-C-C-SD	MP003-Z-R-SD

3. 产品名目录

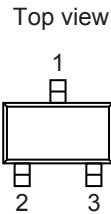
表2

产品名	输出方式	极性检测	磁性检测逻辑	磁性灵敏度 (B_{OP})
S-5741NBL1-M3T2U	N沟道开路漏极输出	交变检测	检测S极时 $V_{OUT} = "L"$	3.0 mT (典型值)
S-5741NBL2-M3T2U	N沟道开路漏极输出	交变检测	检测S极时 $V_{OUT} = "L"$	6.0 mT (典型值)
S-5741RBL0-M3T2U	N沟道驱动器 + 内置上拉电阻	交变检测	检测S极时 $V_{OUT} = "L"$	1.8 mT (典型值)
S-5741RBL1-M3T2U	N沟道驱动器 + 内置上拉电阻	交变检测	检测S极时 $V_{OUT} = "L"$	3.0 mT (典型值)
S-5741RBH1-M3T2U	N沟道驱动器 + 内置上拉电阻	交变检测	检测S极时 $V_{OUT} = "H"$	3.0 mT (典型值)

备注 如果需要上述以外的产品时, 请向本公司营业部咨询。

■ 引脚排列图

1. SOT-23-3



引脚号	符号	描述
1	VSS	GND端子
2	VDD	电源端子
3	OUT	输出端子

图3

■ 绝对最大额定值

表4

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
电源电压	V_{DD}	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{SS} + 28.0$	V
输出电流	I_{OUT}	20	mA
输出电压	V_{OUT}	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{SS} + 28.0$	V
		$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3$	V
容许功耗	P_D	430 ^{*1}	mW
工作环境温度	T_{opr}	-40 ~ +85	°C
保存温度	T_{stg}	-40 ~ +125	°C

*1. 基板安装时

[安装基板]

- (1) 基板尺寸 : 114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm
- (2) 名称 : JEDEC STANDARD51-7

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性损伤。

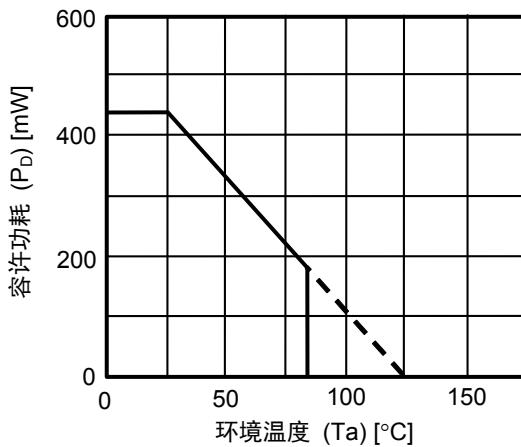


图4 封装容许功耗 (基板安装时)

■ 电气特性

表5

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 12.0 \text{ V}$, $V_{SS} = 0 \text{ V}$)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
电源电压	V_{DD}	—	3.5	12.0	26.0	V	—
消耗电流	I_{DD}	N沟道开路漏极输出产品 平均值	—	3.0	4.0	mA	1
		N沟道驱动器 + 内置上拉电阻产品 平均值, $V_{OUT} = "H"$	—	3.0	4.0	mA	1
输出电压	V_{OUT}	N沟道开路漏极输出产品 输出晶体管N沟道, $V_{OUT} = "L"$, $I_{OUT} = 10 \text{ mA}$	—	—	0.4	V	2
		N沟道驱动器 + 内置上拉电阻产品 输出晶体管N沟道, $V_{OUT} = "L"$, $I_{OUT} = 10 \text{ mA}$	—	—	0.5	V	2
输出下降电压	V_D	N沟道驱动器 + 内置上拉电阻产品 $V_{OUT} = "H"$, $V_D = V_{DD} - V_{OUT}$	—	—	20	mV	2
泄漏电流	I_{LEAK}	N沟道开路漏极输出产品 输出晶体管N沟道, $V_{OUT} = "H" = 26.0 \text{ V}$	—	—	10	μA	3
驱动周期	t_{CYCLE}	—	—	8.0	—	μs	—
驱动频率	f_{CYCLE}	—	—	125	—	kHz	—
输出限制电流	I_{OM}	$V_{OUT} = 12.0 \text{ V}$	22	—	70	mA	3
启动时间	t_{PON}	—	—	20	—	μs	4
上拉电阻	R_L	N沟道驱动器 + 内置上拉电阻产品	7	10	13	$\text{k}\Omega$	—

■ 磁特性

1. $B_{OP} = 1.8 \text{ mT}$ (典型值) 产品

表6

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 12.0 \text{ V}$, $V_{SS} = 0 \text{ V}$)

项目		符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
工作点 ^{*1}	S极	B_{OP}	—	0.3	1.8	3.3	mT	4
复位点 ^{*2}	N极	B_{RP}	—	-3.3	-1.8	-0.3	mT	4
滞后幅度 ^{*3}		B_{HYS}	$B_{HYS} = B_{OP} - B_{RP}$	—	3.6	—	mT	4

2. $B_{OP} = 3.0 \text{ mT}$ (典型值) 产品

表7

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 12.0 \text{ V}$, $V_{SS} = 0 \text{ V}$)

项目		符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
工作点 ^{*1}	S极	B_{OP}	—	1.5	3.0	4.5	mT	4
复位点 ^{*2}	N极	B_{RP}	—	-4.5	-3.0	-1.5	mT	4
滞后幅度 ^{*3}		B_{HYS}	$B_{HYS} = B_{OP} - B_{RP}$	—	6.0	—	mT	4

3. $B_{OP} = 6.0 \text{ mT}$ (典型值) 产品

表8

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 12.0 \text{ V}$, $V_{SS} = 0 \text{ V}$)

项目		符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
工作点 ^{*1}	S极	B_{OP}	—	3.0	6.0	9.0	mT	4
复位点 ^{*2}	N极	B_{RP}	—	-9.0	-6.0	-3.0	mT	4
滞后幅度 ^{*3}		B_{HYS}	$B_{HYS} = B_{OP} - B_{RP}$	—	12.0	—	mT	4

*1. B_{OP} : 工作点

指S-5741系列所接受的由磁石 (S极) 产生的磁束密度增强 (靠近磁石) 时, 输出电压 (V_{OUT}) 切换时的磁束密度的值。直至施加比 B_{RP} 更强的N极磁束密度为止, V_{OUT} 会维持现状。

*2. B_{RP} : 复位点

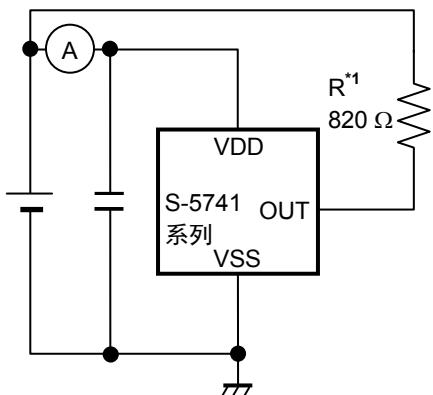
指S-5741系列所接受的由磁石 (N极) 产生的磁束密度增强 (靠近磁石) 时, 输出电压 (V_{OUT}) 切换时的磁束密度的值。直至施加比 B_{OP} 更强的S极磁束密度为止, V_{OUT} 会维持现状。

*3. B_{HYS} : 滞后幅度

指 B_{OP} 与 B_{RP} 之间的磁束密度的差值。

备注 按照 $1 \text{ mT} = 10 \text{ Gauss}$ 的公式换算磁束密度的单位mT。

■ 测定电路



*1. 内置上拉电阻产品，不需要电阻 (R)。

图5 测定电路1

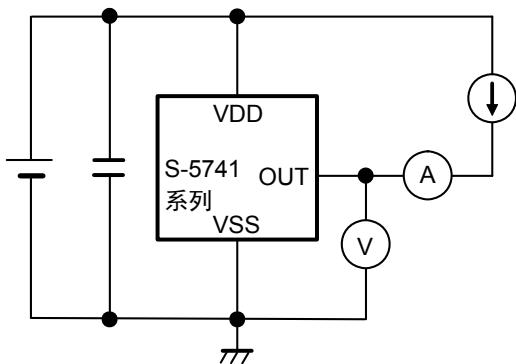


图6 测定电路2

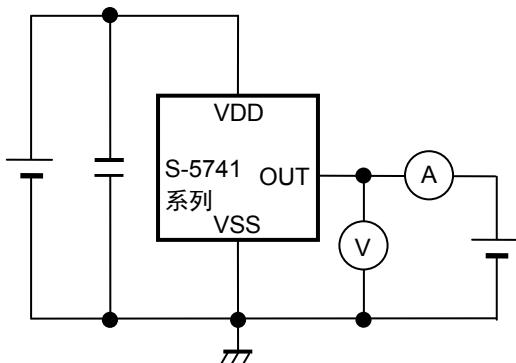
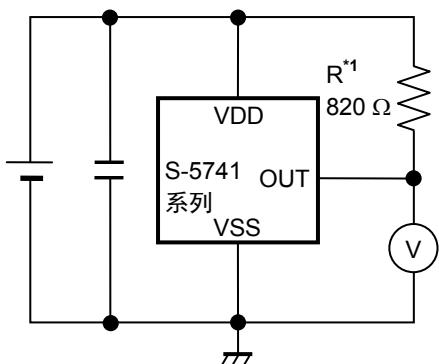


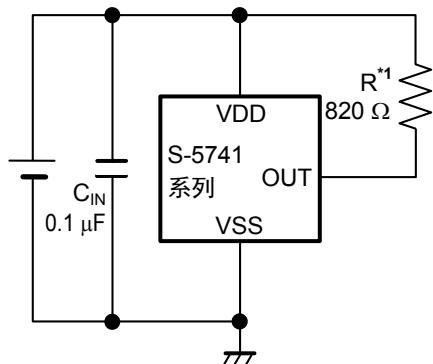
图7 测定电路3



*1. 内置上拉电阻产品，不需要电阻 (R)。

图8 测定电路4

■ 标准电路



*1. 内置上拉电阻产品，不需要电阻 (R)。

图9

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

■ 工作说明

1. 施加磁束方向

S-5741系列可针对标记面检测出垂直方向的磁束密度。

图10表示施加磁束的方向。

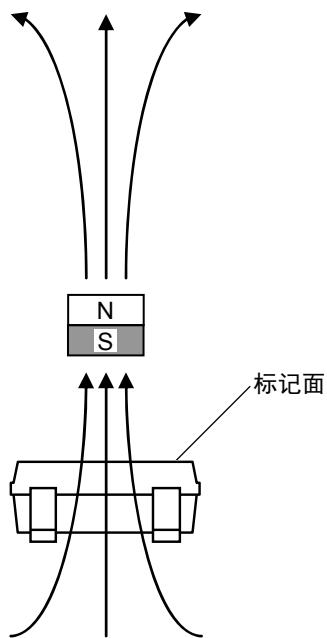


图10

2. 霍尔传感器位置

图11表示霍尔传感器的位置。

霍尔传感器的中心位置如下图所示，处于封装中央的标有圆形标记的范围内。

另外，还标示出从封装的标记面到芯片表面的典型值距离。

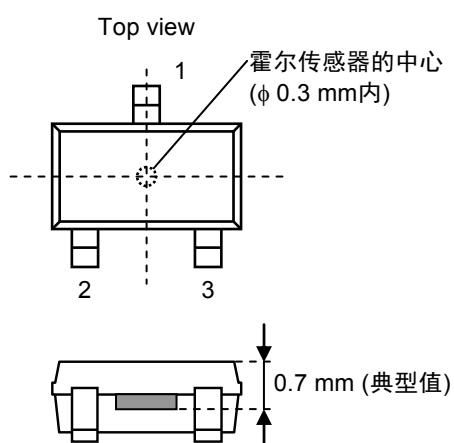


图11

3. 基本工作

S-5741系列可通过磁石等所产生的磁束密度 (N极或S极) 的强弱以及极性变化来切换输出电压 (V_{OUT})。磁场的判定是按照 "■ 电气特性" 的驱动周期所表示的时间进行。

3.1 检测S极时 $V_{OUT} = "L"$ 的产品

将磁石的S极靠近S-5741系列的标记面，针对标记面，当垂直方向的S极的磁束密度超过工作点 (B_{OP}) 时， V_{OUT} 从 "H" 切换为 "L"。另外，将磁石的N极靠近S-5741系列的标记面，当N极的磁束密度超过复位点 (B_{RP}) 时， V_{OUT} 从 "L" 切换为 "H"。若 $B_{RP} < B < B_{OP}$ ， V_{OUT} 会维持现状。

图12表示磁束密度与 V_{OUT} 之间的关系。

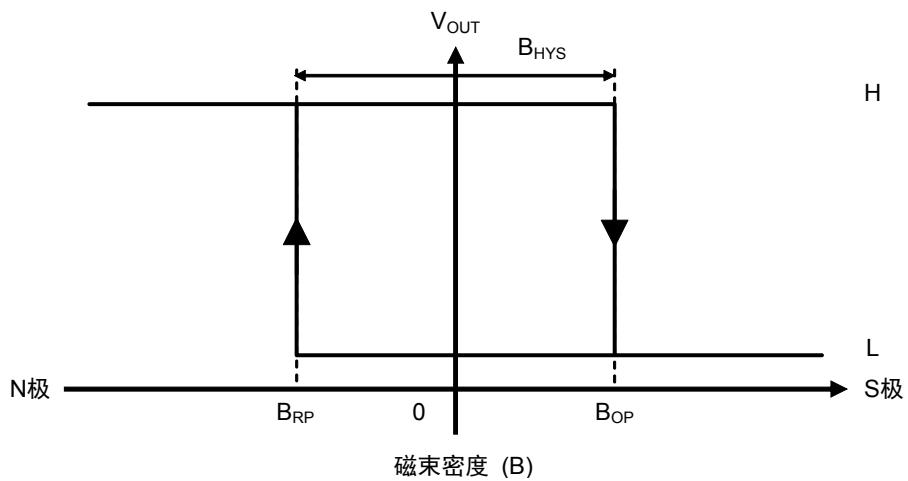


图12

3.2 检测S极时 $V_{OUT} = "H"$ 的产品

将磁石的S极靠近S-5741系列的标记面，针对标记面，当垂直方向的S极的磁束密度超过 B_{OP} 时， V_{OUT} 从 "L" 切换为 "H"。另外，将磁石的N极靠近S-5741系列的标记面，当N极的磁束密度超过 B_{RP} 时， V_{OUT} 从 "H" 切换为 "L"。若 $B_{RP} < B < B_{OP}$ ， V_{OUT} 会维持现状。

图13表示磁束密度与 V_{OUT} 之间的关系。

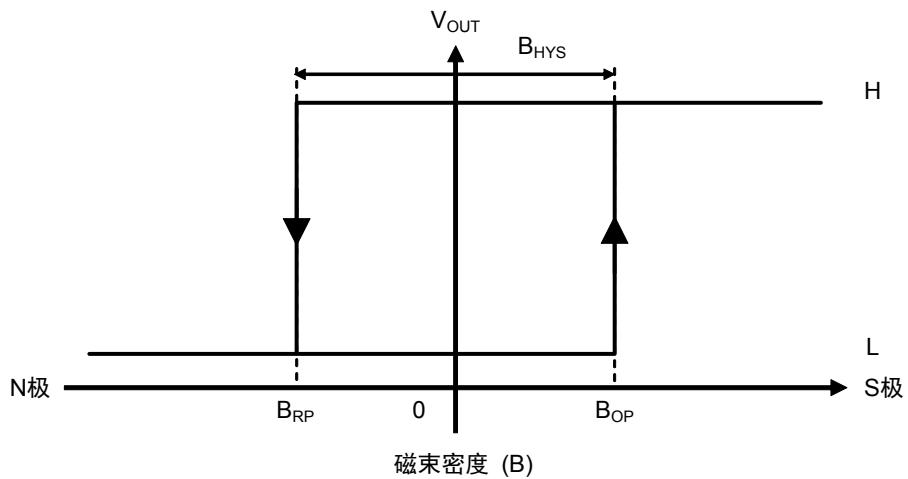
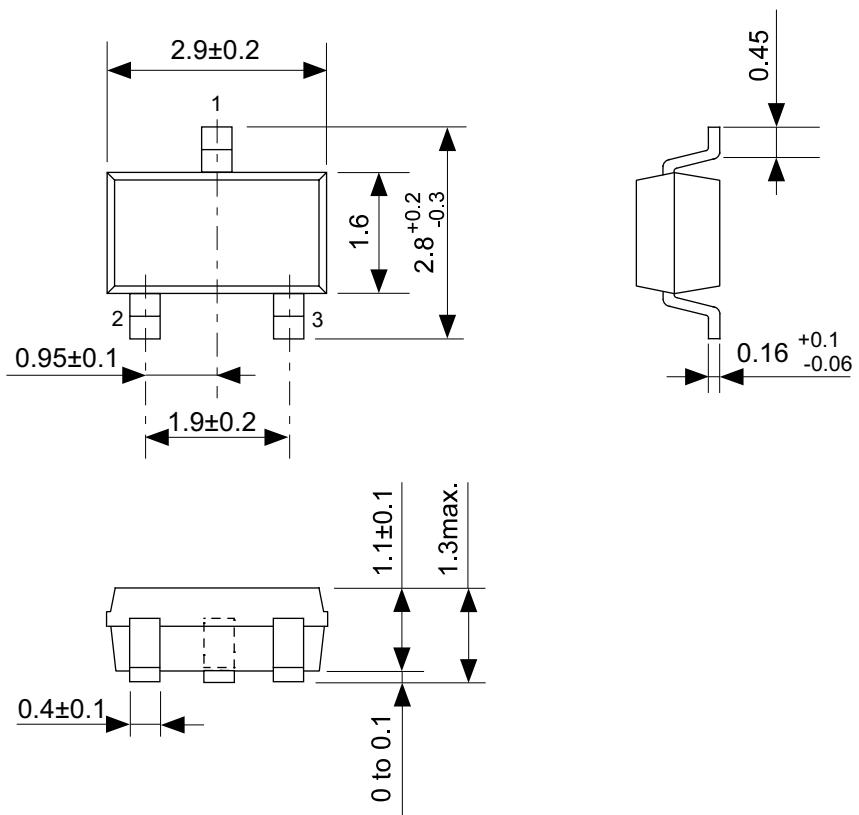


图13

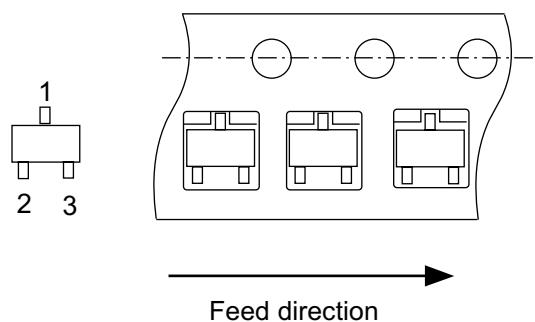
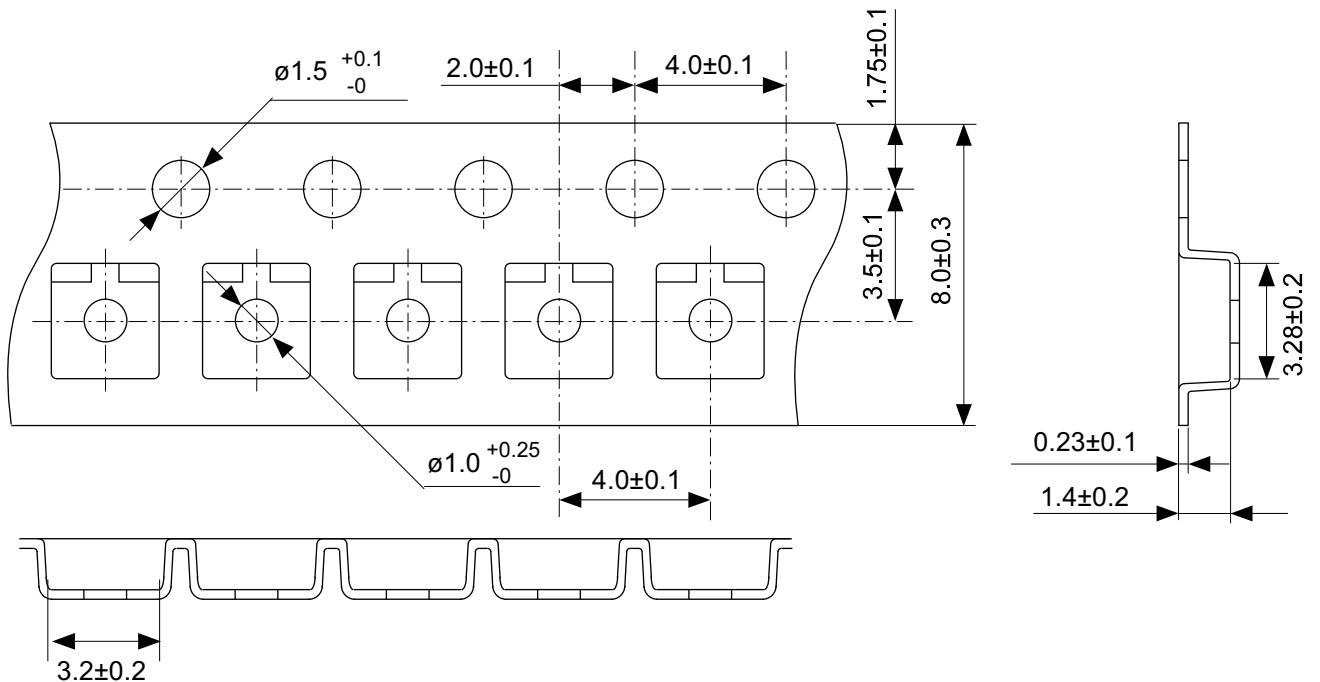
■ 注意事项

- 如果将电源设置为高阻抗状态，有可能因击穿电流等而导致电源电压的下降，从而引发IC的误工作。因此，为降低阻抗，要充分注意接线方式。
- 请注意，如果电源电压发生急剧的变化，有可能导致IC的误工作。在电源电压发生急剧变化的环境下使用本IC时，推荐多次读出IC的输出电压来对其进行判定。
- 本IC虽内置防静电保护电路，但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。
- 请注意，本IC虽内置输出电流限制电路，在超过绝大定额值的环境下，有可能造成产品劣化等物理性损伤。
- 请注意电源电压、上拉电压、上拉电阻的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
- 若对此IC施加较大的应力，则可能导致磁特性发生改变。因此，在安装到基板上时，请注意基板不能出现弯曲以及变形，在使用过程中也要注意不要对此IC施加较大的应力。
- 使用本公司的IC生产产品时，如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格，或因进口国等原因，使包括本IC产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。



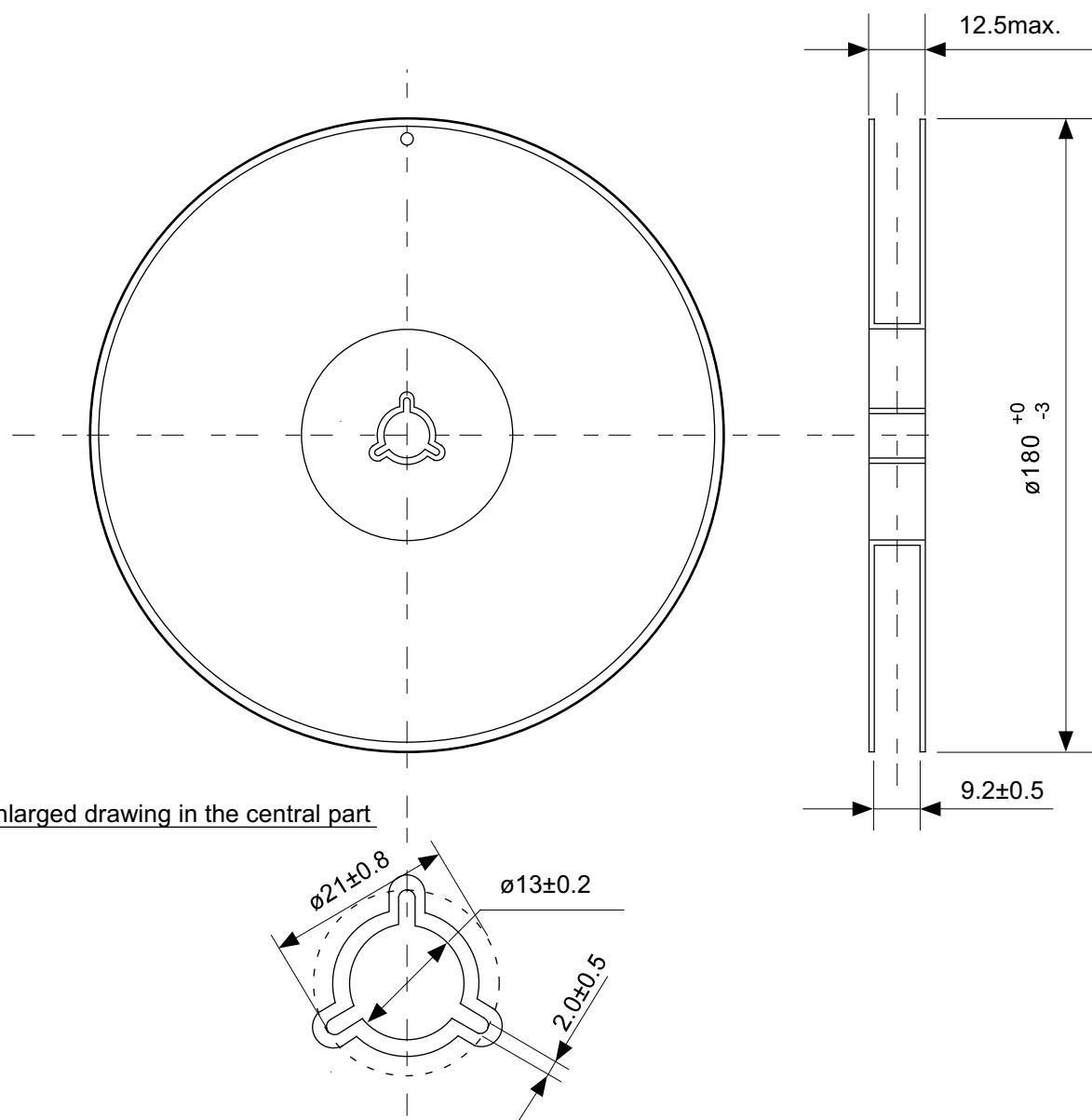
No. MP003-C-P-SD-1.1

TITLE	SOT233-C-PKG Dimensions
No.	MP003-C-P-SD-1.1
ANGLE	
UNIT	mm
	SII Semiconductor Corporation



No. MP003-C-C-SD-2.0

TITLE	SOT233-C-Carrier Tape
No.	MP003-C-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
SII Semiconductor Corporation	



No. MP003-Z-R-SD-1.0

TITLE	SOT233-C-Reel		
No.	<u>MP003-Z-R-SD-1.0</u>		
ANGLE		QTY.	3,000
UNIT	mm		
SII Semiconductor Corporation			

免责事项 (使用注意事项)

1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息，有可能未经预告而更改。
2. 本资料记载的电路示例、使用方法仅供参考，并非保证批量生产的设计。
使用本资料的信息后，发生并非因产品而造成的损害，或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况，本公司对此概不承担任何责任。
3. 因本资料记载的内容有说明错误而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品，特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。
因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和(或)事故等的损害，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本资料记载的产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本资料记载的产品出口海外时，请遵守外汇交易及外国贸易法等的出口法令，办理必要的相关手续。
7. 严禁将本资料记载的产品用于以及提供(出口)于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供(出口)给开发、制造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹，或有其他军事目的者的情况，本公司对此概不承担任何责任。
8. 本资料记载的产品并非是设计用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的部件(医疗设备、防灾设备、安全防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。本公司指定的车载用途例外。上述用途未经本公司的书面许可不得使用。本资料所记载的产品不能用于生命维持装置、植入人体使用的设备等直接影响人体生命的设备。考虑使用于上述用途时，请务必事先与本公司营业部门商谈。
本公司指定用途以外使用本资料记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。
为了防止因本公司产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户自行负责进行冗长设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价，客户自行判断适用的可否。
10. 本资料记载的产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途，在产品设计的过程中采取放射线防护措施。
11. 本资料记载的产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。
另外，晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
12. 废弃本资料记载的产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。
本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可的情况下转载或复制这些著作物的一部分，向第三方公开。
14. 有关本资料的详细内容，请向本公司营业部门咨询。

1.0-2016.01